

Robust AI-inferensplatform, der understøtter 130 W
NVIDIA® RTX GPU og Intel® 14./13./12. generations
Core™-processor

FEATURES

- Understøtter Intel® 14./13./12. generations Core™ 24C/32T 35W/65W LGA1700 CPU
- 1x PCIe x16-slot@Gen3, 16-baners PCIe-signaler i kassette til installation af et NVIDIA®-grafikkort op til 130W TDP (maks. grafikkortdimension er 188 mm (L) x 131 mm (B), dobbelt slotallokering)
- Understøtter NVIDIA® RTX-serien af GPU-kort op til 130W TDP
- 5 x 2,5 GbE og 1 x GbE med PoE+ på forespørgsel (porte 3~6)
- 1 x USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) port i type-C-stik med skruelås
- 4 x USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbps) porte i type-A stik
- 2 x USB 3.2 Gen1x1 (5 Gbps) porte i type-A stik 7 x USB 3.2
- 2 x USB 2.0
- 2 x RS232/422/485 (COM1/2), 2 x RS232 (COM3/4)
- 1 x Mini PCleex, 1 x fuldstørrelse mini PCI Express-stik
- M.2 2280 M-nøglesokkel (Gen4x4) understøtter NVMe SSD
- Plads til to 2,5" SATA HDD/SSD med RAID 0/1-understøttelse*
- 1 x VGA 1920x 1200, 1 x DVI-D 1920x1200, 1 x DisplayPort 4096x2304
- MezIO™-grænseflade til tilføjelsesudvidelse
- CE/FCC klasse A, i henhold til EN 55032 & EN 55035
- 240 mm (B) x 225 mm (D) x 110,5 mm (H)
- Robust drift ved -25°C til 60°C i brede temperaturer (kræver særlig RAM og SSD)
- Strømforsyning: DC 8~48V



SPECIFICATIONS

CPU	:	Gen. 14; Gen. 12; Gen. 13
Memory Type	:	DDR5
Max. Memory Capacity	:	64
Chipset	:	Intel Q670E
Power Input	:	DC 8~48V
Driftstemperatur	:	-25°C to 60°C
Chok/Vibration	:	Vibration Resistance MIL-STD-810G, Method 514.6 Category 4, with optional damping Shock Resistance MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure I with optional damping
Forsyning	:	8~48Vdc
Grafik	:	Integrated Intel® UHD Graphics 770
Montering	:	Wall-mount
Mål og vægt	:	3.89 kg
PoE	:	yes



SPECIFICATIONS

RAM	:	max. 64
EMC	:	CE, FCC Class A (EN 55032, EN 55035)
Antal Video Udgange	:	3
Antal LAN Porte	:	6
Antal USB	:	9
Antal Serial	:	4

